

ダイヤ精機(株)

ダイヤセイキ

治具及びゲージ品の設計・精密加工の紹介



主要設備

- ・NC旋盤・スロッタ・マシニング・NCフライス・ボール盤・CNC円筒研削盤
- ・円筒研削盤・内面研削盤・平面研削盤・治具研削盤・ホーニング・放電加工機
- ・測定顕微鏡・三次元測定器他

得意な加工分野

旋盤・NC旋盤加工 | フライス・M/C加工 | プレス・板金加工 | 研削加工 | 研磨加工 | 溶接加工
樹脂成形加工 | ゴム成形加工 | 放電加工(ワイヤー・形彫) | ばね・ワイヤーフォーミング加工
ガラス・レンズ加工 | セラミックス加工 | 熱処理 | めっき・蒸着・表面処理 | 塗装 | 金型製作
MIM(金属粉末射出成型) | 3Dプリンター(積層造形法) | 鋳造・ダイカストロストワックス
鍛造 | 各種試作開発 | その他加工

所在地：〒146-0083
大田区千鳥
2-40-15

T E L : 03-3758-3351
F A X : 03-3758-4595
E-mail : k_hattori@daiyaseiki.co.jp
U R L : <http://www.daiyaseiki.co.jp/>

部署名：営業
担当者：服部 一晴